PC-88A 为载体的大块液膜体系 Cu(II)传输动力学

余晓皎1, 范薇2, 姚秉华1, 周孝德3, 张建丰3

(1. 西安理工大学应用化学系, 陕西 西安 710048; 2. 开封大学化学工程学院, 河南 开封 475004; 3. 西安理工大学水利水电学院, 陕西 西安 710048)

摘 要:采用以 2-乙基己基膦酸-2-乙基己基单酯(PC-88A)为载体、CHCl₃为膜溶剂的大块液膜分离体系,研究了搅拌 速度、载体浓度、体系温度对铜离子迁移的影响.获得了不同反应温度下的表观反应速率常数,萃取与反萃取表观反 应活化能分别为 41.97 和 8.59 kJ/mol. 铜离子的迁移过程可用 2 个串联的准一级不可逆过程描述,萃取过程化学反应 为控速步骤,反萃取过程扩散为控速步骤.

关键词: 2-乙基己基膦酸-2-乙基己基单酯; 铜离子; 大块液膜; 传输动力学 中图分类号: TQ028.8 文献标识码: A 文章编号: 1009-606X(2009)04-0647-05

1 前言

电镀废水、湿法冶金浸出料液等许多工业废水均含 大量铜离子及其化合物,如果将其随废水直接排放,将 会造成严重的环境污染和资源的重大浪费.目前,含铜 废水处理方法有很多,如离子交换法^[1]、电解法^[2]、沉 淀法^[3,4]、活性炭吸附法^[5]、液膜分离法^[6–9]等.其中,液 膜分离法具有选择性好、分离效率高、运行成本低等特 点,作为一种高效、快速、分离专一的分离新技术,被 广泛应用于金属离子的分离与浓缩^[10,11]、工业废水处理 ^[12]、湿法冶金和化工分离^[13]等方面.

液膜法在处理含铜废水方面的研究已有报道^[14-16]. Maria^[17]采用 5-壬基-水杨醛肟为载体、煤油为膜溶剂的 大块液膜体系对铜的迁移进行了研究,建立了动力学方 程.Safavi等^[18]采用烟鲁绿-三氯甲烷大块液膜体系对铜 的迁移进行了研究,该体系对铜的迁移率可达 97.0%左 右,同时对其他金属离子对该液膜体系迁移铜的影响进 行了探讨.Mohammad 等^[19]通过以 N-乙基-2-氨基环戊 烯-1-二硫代羧酸为载体的大块液膜体系对铜的分离提 取进行了研究,探讨了影响铜离子迁移的因素,同时考 察了液膜体系的选择性.目前液膜法处理含铜工业废水 尚无工业化应用的报道,主要是由于含铜工业废水成分 复杂、铜含量低,完全分离回收还存在高选择性载体的 选择、膜的稳定性问题及缺少必要的理论支持,还需进 行大量的基础理论研究.

2-乙基己基膦酸-2-乙基己基单酯(PC-88A)是一种 高效有机膦酸萃取剂,在溶剂萃取方面已有许多应用, 但作为液膜流动载体,在金属离子的分离和富集方面的 研究较少,采用以 PC-88A 为载体的大块液膜体系研究 Cu(II)的传输动力学未见报道.本工作通过对 Cu(II)在 以 PC-88A 为载体、CHCl₃为膜溶剂的大块液膜分离体 系中的迁移过程实验,探讨影响 Cu(II)迁移的因素及 Cu(II)的传输动力学,分析萃取与反萃取反应的控速步 骤,以期为大块液膜处理含铜工业废水的工业化应用提 供理论支持.

- 2 实验
- 2.1 试剂与仪器

PC-88A(日本大八化学工业公司,经铜盐纯化,纯 度达98%),硫酸铜、三氯甲烷、乙酸、硫酸、乙酸钠、 氢氧化钠、氯化铵、氨水等试剂均为分析纯(西安化学 试剂厂),实验用水为一次蒸馏水.

液膜分离反应器(自制),磁力搅拌器(广州富城科教 仪器厂),TAS-986 原子吸收分光光度计(北京普析通用 仪器有限公司),pHS-10A 型数字酸度离子计(萧山市科 学仪器厂).

2.2 实验原理

PC-88A 在有机溶剂中以二聚体的形式[(HR)₂]存 在,Cu(II)在大块液膜体系中的界面反应如下:

在料液相与膜相界面

 $Cu^{2+}_{(d)} + [(2+x)/2](HR)_{2(m)} = (CuR_2 \cdot xHR)_{(m)} + 2H^+_{(d)},$

在解析相与膜相界面

 $(CuR_2 \cdot xHR)_{(m)} + 2H^+_{(a)} = Cu^{2+}_{(a)} + [(2+x)/2](HR)_{2(m)},$

- 式中,下标 d, m 和 a 分别表示料液相、膜相和解析相. 在 PC-88A 为载体通过大块液膜迁移 Cu(II)的过程
- 中,假定Cu(II)的迁移速率只取决于料液相与膜相界面

收稿日期: 2009-02-25, 修回日期: 2009-05-20

基金项目:国家自然科学基金资助项目(编号: 50779055);陕西省科技计划基金资助项目(编号: 2008K08-09)

作者简介:余晓皎(1966-),女,河南省驻马店市人,博士,副教授,主要从事环境工程及膜分离技术研究, E-mail: yxjw@xaut.edu.cn.

发生的络合反应速率及在膜相与解析相界面生成的络 合物的解离反应速率,Cu(II)从料液相进入膜相后快速 达到平衡.在此假定下,Cu(II)在大块液膜体系中的迁移 过程可以简单描述为,Cu(II)从料液相先被萃取到膜相, 然后被反萃到解析相中,从而实现了Cu(II)从料液相到 解析相的迁移,迁移过程如图1所示,图中F表示料液 相与膜相界面,S表示膜相与解析相界面.



Fig.1 Transport mechanism of Cu(II) through bulk liquid membrane

此过程可以更直观地表示为

 $c_{\rm d} \xrightarrow{k_1} c_{\rm m} \xrightarrow{k_2} c_{\rm a},$ (1)

式中, c_d, c_m, c_a分别为料液相、膜相和解析相中的 Cu(II) 浓度, k₁, k₂分别为料液相和膜相界面发生的萃取反应及 膜相和解析相界面发生的反萃取反应的反应速率常数. 式(1)表明Cu(II)的传质过程是一个串联一级不可逆反应 过程. 在 PC-88A 为载体的大块液膜体系迁移 Cu(II)的 过程中,间隔一定时间分别从料液相和解析相取样分析 Cu(II)浓度,并求相应的摩尔数,膜相中 Cu(II)的摩尔数 由物料平衡求得.为方便数据处理,设料液相、膜相和 解析相 Cu(II)的摩尔分数分别为 R_d, R_m和 R_a,则有

$$R_{\rm d} = n_{\rm d}/n_{\rm d0}, R_{\rm m} = n_{\rm m}/n_{\rm d0}, R_{\rm a} = n_{\rm a}/n_{\rm d0}, \tag{2}$$

$$R_{\rm d} + R_{\rm m} + R_{\rm a} = 1, \tag{3}$$

式中, n_{d0} 为料液相在 t=0 时的 Cu(II)摩尔数, n_{d} , n_{m} 和 n_{a} 分别为 t 时刻料液相、膜相和解析相中的 Cu(II)摩尔数.

假定 Cu(II)在迁移过程中,从膜相进入解析相的过程是不可逆的,而从料液相进入膜相的过程也是不可逆的,则 Cu(II)的迁移过程符合 2 个串联的准一级不可逆过程,即 Cu(II)在大块液膜中的迁移行为宏观上具有连串反应的动力学特征.因此,PC-88A 为载体的大块液膜体系迁移 Cu(II)的速率方程可表示为

$$dc_d/dt = -k_1 c_d, \tag{4}$$

$$dc_m/dt = (V_d/V_m)k_1c_d - k_2c_m,$$
 (5)

$$dc_a/dt = (V_m/V_a)k_2c_m, (6)$$

其中, V_d, V_m, V_a分别为料液相、膜相、反萃相的体积. 式(4)~(6)可以转化为

$$dR_{d}/dt = -k_1 R_{d} \equiv J_{d}, \tag{7}$$

$$dR_{\rm m}/dt = k_1 R_{\rm d} - k_2 R_{\rm m}, \qquad (8)$$

$$dR_a/dt = k_2 R_m \equiv J_a, \tag{9}$$

 $R_{\rm d} = \exp(-k_1 t), \tag{10}$

 $R_{\rm m} = [k_1/(k_2 - k_1)][\exp(-k_1 t) - \exp(-k_2 t)], \qquad (11)$

$$R_{a} = [1 - k_{1}/(k_{2} - k_{1})][k_{2}\exp(-k_{1}t) - k_{1}\exp(-k_{2}t)].$$
(12)

式(10)~(12)表明, *R*_d与时间是1个指数项关系,而 *R*_m, *R*_a与时间是2个指数项的关系.由实验结果和式(11) 可知, *R*_m随时间增加先增大后减小,中间出现一个极大 值. 令

$dR_m/dt=0$,

可求得R_m的极大值及其所对应的时间为

$$t_{\max} = \ln[(k_1/k_2)/(k_1 - k_2)], \qquad (13)$$

$$R_{\rm m}^{\rm max} = (k_1/k_2)^{-k_2/(k_1-k_2)}.$$
 (14)

当 t=t_{max} 时,则可得到下面的通量方程:

$$dR_{d}/dt|_{max} = -k_{1}(k_{1}/k_{2})^{-k_{1}/(k_{1}-k_{2})} \equiv J_{d}^{max},$$
(15)

$$dR_a/dt|_{\max} = k_2(k_1/k_2)^{-k_2/(k_1-k_2)} \equiv J_a^{\max},$$
(16)

$$dR_{\rm m}/dt|_{\rm max}=0, \qquad (17)$$

$$dR_d/dt|_{\rm max} = dR_a/dt|_{\rm max}.$$
 (18)

式(18)表明,当 $t=t_{max}$ 时, $dR_m/dt|_{max}=0$, $J_a^{max}=-J_d^{max}$, 膜相中的 Cu(II)浓度维持恒定,单位时间进入膜相和流 出膜相的 Cu(II)摩尔数相等,说明 Cu(II)的迁移是一个 稳态过程.

在 PC-88A 为载体通过大块液膜传输 Cu(II)的迁移 过程中, *R*_d, *R*_m和 *R*_a的实验值及由式(10)~(12)计算的理 论值随时间的变化如图 2 所示.

图 2 表明, *R*_d随时间增加而降低; *R*_m随时间增加 先上升再下降, 中间出现一个极大值; *R*_a随时间增加逐 渐增大,表现为典型的有极大值的连串一级不可逆反应. 由图可看出, 计算值与实验值相当吻合, 所以假设的连 串一级不可逆反应机理成立.





2.3 实验方法

取一定体积的料液相、膜相和解析相溶液加入实验 装置中(图 3),利用缓冲溶液和无机盐控制料液相和解 析相的离子强度.Cu(II)与载体在料液相与膜相界面 F 络合,通过有机膜相到达与解吸相界面 S,在界面 S 络 合物解离,Cu(II)进入内水相,而载体又返回界面 F.为 了加快物质的迁移速率,膜相使用磁力搅拌,迁移体系 温度用恒温水浴控制,料液用缓冲溶液调节 pH. 膜相可 以反复使用,使用前需用 1.00 mol/L H₂SO₄(相比 1:1)振 荡平衡 30 min,然后用去离子水洗涤 2~3 次.



图 3 实验装置示意图 Fig.3 Schematic illustration of experimental apparatus

2.4 分析方法

每隔一定时间从料液相和解析相取样,采用原子吸 收光谱法测定其中 Cu(II)浓度,迁移率η计算公式如下:

$$\eta = (c_0 - c_t) / c_0 \times 100\%, \tag{19}$$

式中, c_0 , c_t 分别为料液相中 Cu(II)的初始浓度和t时刻的浓度(mol/L).

按照 Cu(II)迁移过程,可推导出 Cu(II)的迁移符合 下列表达式^[20]:

$$\ln(c_t/c_0) = (AP/V)t, \qquad (20)$$

式中,A 为膜相的有效面积(cm²),V 为料液总体积(cm³), P 为渗透系数(cm/s),它是描述 Cu(II)迁移过程的重要参数.载体浓度、酸度、搅拌速度、温度等因素对迁移过 程的影响主要体现在渗透系数 P 中,因此,通过测定不 同条件下 Cu(II)在内外相的平衡浓度,以-ln(c_t/c₀)对 t 作图,从斜率大小可分析各种因素对迁移速率的影响程 度.

3 结果与讨论

3.1 搅拌速度的影响

料液相 Cu(II)浓度 4.0×10⁻⁴ mol/L, pH 3.8, 膜相 PC-88A 浓度 7.5%(*ω*), 解析相 H₂SO₄浓度 2.0 mol/L, 反应体系温度为 298 K, 实验结果如图 4 所示.

由图 4 可以看出, Cu(II)迁移过程的-ln(c,/c₀)与迁移 时间 t 呈良好的线性关系,直线斜率随搅拌速度的增大 而增大,说明 Cu(II)的传质速率与搅拌速度有关,且随 搅拌速度的增大而提高.但搅拌速度过快,膜相会出现 乳化现象,使传质效率下降.因此,本实验选择迁移 Cu(II)的搅拌速度为 400 r/min.



图 4 搅拌速度对 Cu(II)迁移率的影响 Fig.4 Effect of stirring speed on transport rate of Cu(II)

3.2 载体浓度的影响

Cu(II) 4.0×10⁻⁴ mol/L, H₂SO₄ 2.0 mol/L, 温度 298 K 条件下,选择迁移 Cu(II)的搅拌速度为 400 r/min, pH 为 4.4,考察了载体 PC-88A 浓度对 Cu(II)迁移率的影响, 结果如图 5 所示.图 5 显示,随着载体浓度的增加, Cu(II) 的迁移率逐渐增大,载体浓度由 3.75%增加到 6.25%(*ω*), 70 min Cu(II)的迁移率增加了 32%,而载体浓度由 6.25% 增加到 8.75%,迁移率仅增加了 3%.表明在低浓度范围 内提高载体浓度,金属离子的迁移率增加较快;而高浓 度范围内提高载体浓度,金属离子的迁移率增加幅度较 小.这是因为液膜萃取和反萃取过程是由化学反应和扩 散动力学联合控制的动态平衡过程.根据化学平衡原 理,载体浓度较低时,增加反应物浓度有利于载体配合 物形成;当金属离子迁移率增加较快、浓度达到一定值 时,界面浓度接近饱和,载体浓度增加使金属离子迁移 率的增加逐渐趋于平缓.因此,本实验选择载体浓度范 围为 5.00%~7.50%.



图 5 载体浓度对 Cu(II)迁移率的影响 Fig.5 Effect of carrier concentration on transport rate of Cu(II)

3.3 温度的影响

在图 5 液膜条件下,载体浓度为 5.00%, pH 为 4.5 时,温度对 Cu(II)迁移率的影响如图 6 和表 1 所示.图 6 表明,反应温度增加有利于 Cu(II)的迁移.从表 1 可看出,随温度升高,Cu(II)与流动载体反应形成载体配合物的反应速率常数 k_1 增加,反萃取反应速率常数 k_2 基本保持不变,膜相 Cu(II)浓度达到最大所需时间 t_{max} 减少, R_m^{max} 增大,同时 Cu(II)在料液相与解析相中的迁移通量增加.因此,体系温度控制在 288~303 K 范围内较合适.



图 6 温度对 Cu(II)迁移率的影响 Fig.6 Effect of temperature on transport rate of Cu(II)

Table 1 The kinetic parameters of Cu(II) at different temperatures						
Temperature (K)	$k_1 (\times 10^{-2} \text{ min}^{-1})$	$k_2 (\times 10^{-2} \text{ min}^{-1})$	$t_{\rm max}$ (min)	$R_{\rm m}^{\rm max}$	$J_{\rm a}^{\rm max}$ (×10 ⁻² min ⁻¹)	$J_{\rm d}^{\rm max} (\times 10^{-2} {\rm min}^{-1})$
278	0.71	0.7	141.8	0.37	0.259	-0.259
283	1.03	0.86	106.1	0.401	0.345	-0.345
288	1.56	0.83	83.6	0.488	0.405	-0.405
293	1.73	0.82	82.1	0.51	0.418	-0.418
298	2.31	0.87	67.8	0.554	0.482	-0.482
303	2.49	0.76	68.6	0.594	0.451	-0.451

表1 Cu(II)在不同温度下的动力学参数

利用不同温度下的实验数据计算出的 k₁, k₂值,通 过 Arrhenius 方程可求得 Cu(II)迁移反应活化能 E_a. Cu(II) 在料液相与膜相表面的萃取反应的活化能为 41.97 kJ/mol,在膜相与解析相界面的反萃取反应的活化能为 8.59 kJ/mol.可以看出,升高温度对萃取反应有利,对 反萃取反应的影响也很小,说明在本实验条件下萃取过 程化学反应为控速步骤,反萃取过程扩散为控速步骤.

4 结论

(1) 以 PC-88A 为载体的大块液膜体系对 Cu(II)有 显著的迁移与富集作用,搅拌速度、载体浓度和温度对 Cu(II)的迁移均产生影响.迁移 Cu(II)的最佳条件为搅 拌速度 400 r/min,载体浓度 5.00%~7.50%(ω),反应体 系温度 288~303 K. 在此条件下, Cu(II)的迁移率可达 99%以上.

(2) 建立了 Cu(II)迁移的动力学模型,通过实验得 出的*R*_d, *R*_m和*R*_a数据及Cu(II)的迁移实验,证明了Cu(II) 在大块液膜体系中的迁移行为宏观上具有连串反应的 动力学特征;推导出*R*_d, *R*_m和*R*_a与准一级表观速率常数 *k*₁和*k*₂的关系式及Cu(II)迁移的通量方程,通量方程证 明了Cu(II)的迁移是一个稳态过程.

(3) 测定了不同反应温度下 Cu(II)通过大块液膜迁移的动力学参数 k₁, k₂, t_{max}, R_m^{max}, J_a^{max}, J_d^{max}, 计算出萃取与反萃取表观反应活化能分别为 41.97 和 8.59 kJ/mol. 结果表明, Cu(II)的迁移过程可用 2 个串联的准一级不可逆过程描述,在本实验条件下萃取过程化学反应为控 速步骤,反萃取过程扩散为控速步骤,说明所建模型能反映 Cu(II))在内耦合大块液膜中的迁移过程.实验结果对液膜法分离与富集 Cu(II)的工业化应用具有一定的指导意义.

参考文献:

- [1] 马晓鸥, 尹庚明. 离子交换法处理线路板厂含铜废水工艺的优化 [J]. 工业水处理, 2006, 26(2): 81-83.
- [2] 姜力强,郑精武,刘昊,等. 电解法处理含氰含铜废水工艺研究 [J]. 水处理技术, 2004, 30(3): 153-156.
- [3] 袁智斌. 化学分类沉淀法处理铜箔废水的工业应用 [J]. 铜业工程, 2005, (4): 23-25.
- [4] 黄万抚,王淑君.硫化沉淀法处理矿山酸性废水研究 [J].环境污 染治理技术与设备,2004,5(8):60-62.
- [5] Marina C, Bogdanka R, Kevreean D, et al. Adsorption of Heavy Metals from Electroplating Wastewater by Wood Sawdust [J]. Bioresour. Technol., 2007, 98(2): 402–409.
- [6] 王立国,高从堦,王琳,等. 膜集成技术处理含铜工业废水 [J]. 中国给水排水,2005,21(11):83-85.
- [7] Valenzuela F, Fonseca C, Basualto C, et al. Removal of Copper Ions from a Waste Mine Water by a Liquid Emulsion Membrane Method [J]. Miner. Eng., 2005, 18: 34–40.
- [8] 余晓皎,姚秉华,周孝德. 乳化液膜法处理含 Cu(II)废水 [J]. 西 安理工大学学报, 2005, 21(4): 370-373.
- [9] Nuhoglu Y, Malkoc E. The Removal of Cu(II) from Aqueous Solutions by *Ulothrix zonata* [J]. Bioresour. Technol., 2002, 85(3): 331–333.
- [10] Rouhollahi A, Zolfonoun E, Salavati N M. Effect of Anionic Surfactant on Transport of Copper(II) through Liquid Membrane Containing a New Synthesis Schiff Base [J]. Sep. Purif. Technol.,

2007, 54: 28-33.

- [11] Gasser M S, El-Hefny N E, Daoud J A. Extraction of Co(II) from Aqueous Solution Using Emulsion Liquid Membrane [J]. J. Hazard. Mater., 2008, 151(2/3): 610–615.
- [12] León G, Guzmán M A. Facilitated Transport of Copper through Bulk Liquid Membranes Containing Different Carries: Compared Kinetic Study [J]. Desalination, 2008, 223: 330–336.
- [13] Krull F F, Fritzmann C, Melin T. Liquid Membranes for Gas/Vapor Separations [J]. J. Membr. Sci., 2008, 325: 509–519.
- [14] 田大听.聚甲基丙烯酸十二酯-丙烯酸共聚物对乳状液膜中 Cu²⁺ 迁移的影响 [J]. 过程工程学报, 2008, 8(2): 248-252.
- [15] Wojciechowski K, Kucharek M, Buffle J. Mechanism of Cu(II) Transport through Permeation Liquid Membranes Using Azacrown Ether and Fatty Acid as Carrier [J]. J. Membr. Sci., 2008, 314: 152–162.
- [16] 喻远达,谷淑湘,罗小健,等. N₉₀₂-煤油-HCl 反萃分散组合液 膜迁移和分离铜 [J]. 应用化学, 2006, 23(7): 766-769.
- [17] Maria S. Coupled Transport of Copper through Different Types of Liquid Membranes Containing Acorga P-50 as Carrier [J]. J. Membr. Sci., 1996, 109: 77–86.
- [18] Safavi A, Peiravian F, Shams E. A Selective Uphill Transport of Copper through Bulk Liquid Membrane Using Janus Green as an Anion Carrier [J]. Sep. Purif. Technol., 2002, 26: 221–226.
- [19] Mohammad B G, Sahar K. Selective and Efficient Uphill Transport of Cu(II) through Bulk Membrane Using N-Ethyl-2aminocyclopentene-1-dithiocarboxylie Acid as Carrier [J]. J. Membr. Sci., 2000, 180: 115–120.
- [20] Stark G, Benz R. The Transport of Potasium through Liquid Bilayer Membranes by the Matural Carriers Valinomycin and Monactio [J]. J. Membr. Biol., 1971, 5: 133–142.

Transfer Kinetics of Cu(II) through Bulk Liquid Membrane Using PC-88A as Carrier

YU Xiao-jiao¹, FAN Wei², YAO Bing-hua¹, ZHOU Xiao-de³, ZHANG Jian-feng³

(1. Department of Applied Chemistry, Xi'an University of Technology, Xi'an, Shanxi 710048, China;

2. College of Chemical Engineering, Kaifeng University, Kaifeng, Henan 475004, China;

3. College of Water Resources and Hydraulic Power, Xi'an University of Technology, Xi'an, Shanxi 710048, China)

Abstract: The effects of stirring speed, carrier concentration and reaction temperature on transport of Cu(II) ion through bulk liquid membrane was studied with chloroform as membrane solvent and 2-ethylhexyl phosphonic acid-mono-2-ethylhexylester (PC-88A) as carrier. The pseudo-first order apparent rate constants of interfacial transport of Cu(II) ions were determined. The apparent activation energy values are 31.65 kJ/mol for extraction and 23.11 kJ/mol for stripping, respectively. The kinetics of Cu(II) transport could be evaluated by two consecutive irreversible pseudo-first order reactions. In this condition the chemical reaction is the controlled step for extraction, and diffusion for stripping.

Key words: 2-ethylhexyl phosphonic acid-mono-2-ethylhexylester; copper ion; bulk liquid membrane; transport kinetics